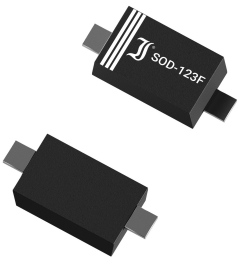


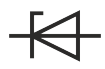
BZT52C2V0 ... BZT52C75 SMD Planar Zener Diodes SMD Planar Zener-Dioden	P_{tot} = 500 mW V_Z = 2.0 V ... 75 V T_{jmax} = 150°C
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Version 2021-11-09

SOD-123F



SPICE Model & STEP File ¹⁾



Marking
Type code

HS Code 85411000

Typical Applications

Voltage stabilization and regulators
(For overvoltage protection see TVS diodes SMF series)
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified ¹⁾

Features

Sharp Zener voltage breakdown
Low leakage current
Compliant to RoHS (exemp. 7a)
REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 3000 / 7"
Weight approx. 0.01 g
Case material UL 94V-0
Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL = 1



Typische Anwendungen

Spannungsstabilisierung und -regler
(Für Überspannungsschutz siehe TVS-Diodenreihe SMF)
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualifiziert ¹⁾

Besonderheiten

Scharfer Zenerspannungsabbruch
Niedriger Sperrstrom
Konform zu RoHS (Ausn. 7a)
REACH, Konfliktminerale ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Zener voltages see table on next page. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ ±5%).
Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite. Andere Toleranzen oder höhere Z-Spannungen auf Anfrage.

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

Power dissipation Verlustleistung	P _{tot}	500 mW ³⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _j T _s	-50...+150°C -50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Typ. thermal resistance junction to ambient Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung	R _{thA}	250 K/W ³⁾
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------------

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Löt pads je Anschluss

Characteristics

 (T_j = 25°C unless otherwise specified)

Kennwerte

 (T_j = 25°C wenn nicht anders angegeben)

Type Typ	Code	Z-voltage range ¹⁾ Z-Spannungs-Bereich ²⁾ I _Z = 5 mA		Dynamic resistance Diff. Widerstand r _{Zj} [Ω] at f = 1 kHz	Temp. Coefficient of Z-voltage ...der Z-Spannung	Reverse voltage Sperrspannung V _R at/bei I _R		Z-current ²⁾ Z-Strom ²⁾ T _A = 25°C
³⁾ -Q ⁴⁾ -AQ		V _{Z min} [V]	V _{Z max} [V]	I _Z = 5 mA	α _{VZ} [10 ⁻⁴ /°C]	V _R [V]	I _R [μA]	I _{Z max} [mA]
BZT52C2V0 ^{4A)}	4A	1.8	2.2	< 100	-9...-6	0.5	120	227
BZT52C2V4 ^{4A)}	4C	2.2	2.6	< 100	-9...-6	1	120	192
BZT52C2V7 ⁴⁾	4D	2.5	2.9	< 110	-9...-6	1	120	172
BZT52C3V0	4E	2.8	3.2	< 120	-8...-5	1	50	156
BZT52C3V3 ^{4A)}	4F	3.1	3.5	< 130	-8...-5	1	20	143
BZT52C3V6 ^{4A)}	4H	3.4	3.8	< 130	-8...-5	1	10	132
BZT52C3V9 ^{4A)}	4J	3.6	4.2	< 130	-8...-5	1	5	119
BZT52C4V3	4K	4.0	4.6	< 130	-6...-3	1	5	109
BZT52C4V7 ^{4A)}	4M	4.4	5.0	< 130	-5...+2	1	2	100
BZT52C5V1 ^{4A)}	4N	4.8	5.4	< 130	-2...+2	1.5	2	93
BZT52C5V6 ^{4A)}	4P	5.2	6.0	< 80	-5...+5	2.5	1	83
BZT52C6V2	4R	5.8	6.6	< 50	-3...+6	3	1	76
BZT52C6V8 ^{4A)}	4X	6.4	7.2	< 30	+3...+7	3.5	0.5	69
BZT52C7V5 ⁴⁾	4Y	7.0	7.9	< 30	+3...+7	4	0.5	63
BZT52C8V2 ^{4A)}	4Z	7.7	8.7	< 30	+8...+7	5	0.5	57
BZT52C9V1	5A	8.5	9.6	< 30	+3...+9	6	0.5	52
BZT52C10 ⁴⁾	5B	9.4	10.6	< 30	+3...+10	7	0.1	47
BZT52C11	5C	10.4	11.6	< 30	+3...+11	8	0.1	43
BZT52C12 ⁴⁾	5D	11.4	12.7	< 35	+3...+11	9	0.1	39
BZT52C13 ⁴⁾	5E	12.4	14.1	< 35	+3...+11	10	0.1	35
BZT52C15 ^{4A)}	5F	13.8	15.6	< 40	+3...+11	11	0.1	32
BZT52C16 ^{4A)}	5H	15.3	17.1	< 40	+3...+11	12	0.1	29
BZT52C18 ^{4A)}	5J	16.8	19.1	< 45	+3...+11	13	0.1	26
BZT52C20 ⁴⁾	5K	18.8	21.2	< 50	+3...+11	15	0.1	24
BZT52C22	5M	20.8	23.3	< 55	+4...+12	17	0.1	21
BZT52C24 ⁴⁾	5N	22.8	25.6	< 60	+4...+12	19	0.1	20
BZT52C27 ⁴⁾	5P	25.1	28.9	< 70	+4...+12	21	0.1	17
BZT52C30	5R	28	32	< 80	+4...+12	23	0.1	16
BZT52C33	5X	31	35	< 80	+4...+12	25	0.1	14
BZT52C36	5Y	34	38	< 90	+4...+12	27	0.1	13
	I _Z =	2.5 mA		2 mA				
BZT52C39	5Z	37	41	< 100	+4...+12	30	2	12
BZT52C43 ⁴⁾	6A	40	46	< 130	+4...+12	33	2	11
BZT52C47	6B	44	50	< 150	+4...+12	36	2	10
BZT52C51 ⁴⁾	6C	48	54	< 180	+4...+12	39	1	9
BZT52C56	6D	52	60	< 180	+4...+12	43	1	8
BZT52C62	6E	58	66	< 200	+4...+12	47	0.2	8
BZT52C68	6F	64	72	< 250	+4...+12	52	0.2	7
BZT52C75 ^{4A)}	6H	70	79	< 300	+4...+12	57	0.2	6

1 Tested with pulses (20 ms) – Gemessen mit Impulsen (20 ms)

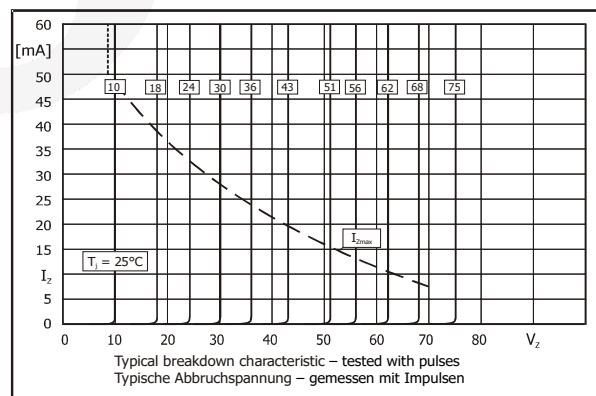
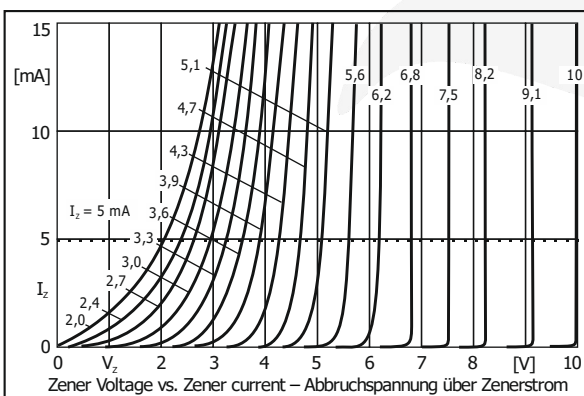
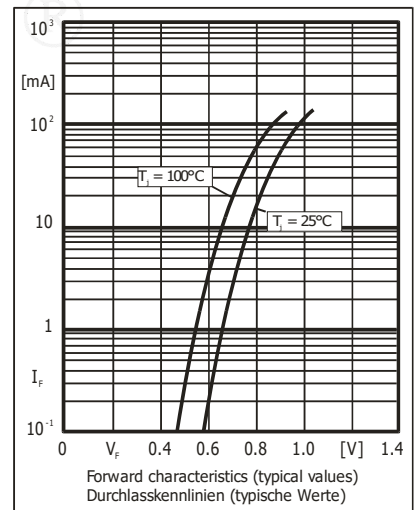
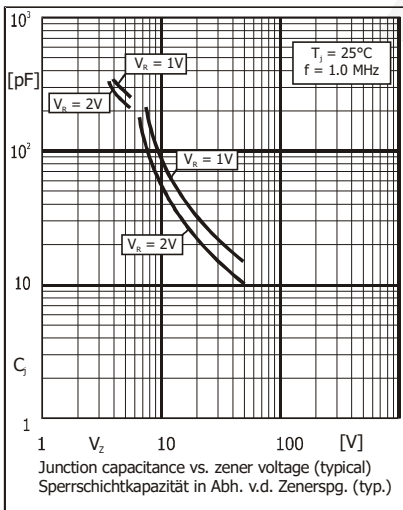
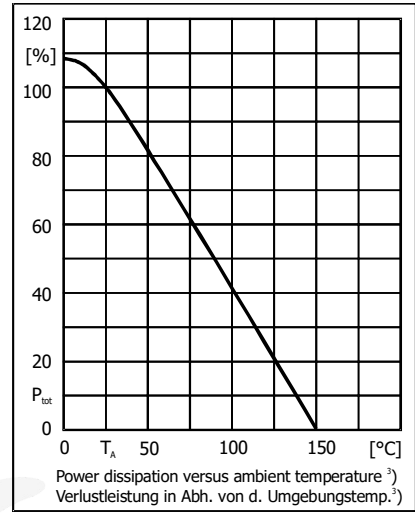
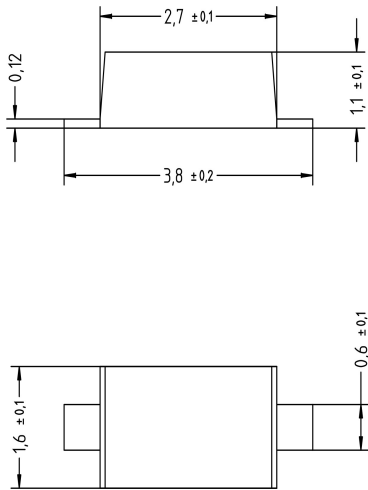
 2 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Lötchip je Anschluss

 3 ⁴⁾ Available in -Q. Ordering code e. g. BZT52C2V7-Q – ⁴⁾ Available in -AQ. Ordering code e. g. BZT52C15-AQ

⁴⁾ Erhältlich in -Q. Bestellnummer z. B. BZT52C2V7-Q – ⁴⁾ Erhältlich in -AQ. Bestellnummer z. B. BZT52C15-AQ

 4 **Marking of -AQ parts:** Nominal Zener voltage followed by "Z", e. g. "2V0Z" for BZT52C2V0-AQ and "18VZ" for BZT52C18-AQ
Markierung der -AQ Teile: Nominelle Zenerspannung plus „Z“, z. B. „2V0Z“ für BZT52C2V0-AQ and „18VZ“ für BZT52C18-AQ

Dimensions – Maße [mm]



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others. Diotec reserves the right to make changes without notice, in order to improve reliability, function or design or otherwise. However, regular updating of all product information is provided on our website <http://diotec.com/>, at "Products/Product Changes" respectively "What's new/Datasheets". All Diotec products and materials are sold subject to our "Standard Terms and Conditions of Business", to be found in our data book or on our website at "Company". The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's managing board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting medical, military, aerospace, submarines, nuclear power etc, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate. Usage in such cases is on the own and sole risk of the customer.

2. If these products are to be used in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability in which failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, contact in advance Diotec Semiconductor AG's Managing Board (Heitersheim, Germany) to confirm that the intended use of the product is appropriate.

3. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

4. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

5. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

6. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Germany, this product must not be exported without obtaining an export license from the Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Germany in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind. Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite <http://diotec.com/> veröffentlicht, unter „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“. Verkauf und Lieferung von Diotec-Bauelementen erfolgt gemäß unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, zu finden in unserem Datenbuch oder auf unserer Internetseite unter „Unternehmen“. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht limitiert auf) lebenserhaltende Medizintechnik, Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt, Unterwasserfahrzeuge, Nukleartechnik etc. ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist. Der Gebrauch für solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

2. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, insbesondere wenn durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, muss im Voraus der Vorstand der Diotec Semiconductor AG (Heitersheim, Deutschland) bestätigen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

3. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

4. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

6. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie exportiert werden.